(115824C)

Partial translation of Reference 7:

JP Patent Application Disclosure No. P2000-256008A - Sep. 19, 2000 Application No. 11-60699 - March 8, 1999

Applicant: K.K. Tokuyama, Yamaguchi, JP

Title: Hydrophobic fumed silica and method for the preparation thereof

## Claims:

- 1. Hydrophobic fumed silica, characterized in that the surface is hydrophobized by organic silicon compound, and by having a bulk density of 80 to 300g/l, 0.5/nm² or less OH group per unit surface area, and 2000ppm or less aggregated particles with a particle diameter of 45µ or more.
- 2. Method for the production of hydrophobic fumed silica, characterized by hydrophobizing fumed silica by means of organic silicon compound, and then re-hydrophobizing the fumed silica after or simultaneously with the mechanical crushing of the same.

[Excerpt from the detailed description of the invention]

It is more favorable when the bulk density of the hydrophobic fumed silica is high because it makes handling easier at the time of or after filling the silica into silicon resin. When the bulk density of the hydrophobic fumed silica is high, the

introduction time and the kneading time for filling the silica into resin becomes shorter, and less amount of dust is produced. Further, since the viscosity of the obtained resin composition becomes lower, the handling of the resin composition at the time of molding can also be improved.

# HYDROPHOBIC HAZE SILICA AND ITS PRODUCTION

Patent Number:

JP2000256008

Publication date:

2000-09-19

Inventor(s):

NAGASE KATSUMI; TAKAKURA ATSUSHI; YOSHIDA YASUO; MITANI YOSHIO

Applicant(s):

**TOKUYAMA CORP** 

Requested Patent:

☐ JP2<u>000256008</u>

Application Number: JP19990060699 19990308

Priority Number(s):

IPC Classification: C01B33/159; C08K3/36; C08K9/06; C08L83/04

EC Classification:

Equivalents:

## **Abstract**

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain silica having good wettability and dispersibility with a silicone resin by converting the silica surface into hydrophobic with an org. silicon compd. and specifying the range of bulk density, number of OH groups per unit surface area and number of aggregated particles having a specified or larger particle diameter.

SOLUTION: A haze silica having 100 to 350 m2/g specific surface area produced by flame hydrolysis or the like of silicon tetrachloride is used as the source material. The haze silica as the source material is changed into hydrophobic by the reaction with an org. silicon compd. such as hexamethyl disilazane at 50 to 400 deg.C for 60 to 180 min. The treatment to change the silica into hydrophobic is carried out to obtain 0.5 to 5.0 % carbon content and <=0.5 /nm2 OH group per unit surface area. The hydrophobic haze silica is mechanically pulverized in a ball mill or the like. The silica is further subjected to hydrophobic treatment to obtain hydrophobic haze silica having the surface converted into hydrophobic with the org. silicon compd. and having 80 to 300 g/l bulk density, <=0.5 /nm2 OH group per unit surface area and <=2,000 ppm of aggregated particles having >=45 &mu m particle diameter.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

# JP2000256008A

# 2000-9-19

## **Bibliographic Fields**

### **Document Identity**

(19)【発行国】

日本国特許庁(JP)

(12)【公報種別】

公開特許公報(A)

(11)【公開番号】

特開2000-256008(P2000-256008

A)

(43)【公開日】

平成12年9月19日(2000. 9. 19)

**Public Availability** 

(43)【公開日】

平成12年9月19日(2000. 9. 19)

**Technical** 

(54)【発明合称】

疎水性煙霧シ助及びその製造方法

(51)【国際特許分類第7版】

C01B 33/159

C08K 3/36

9/06

C08L 83/04

[FI]

C01B 33/159

C08K 3/36

9/06

C08L 83/04

【請求項数】

2

【出願形態】

OL

【全頁数】

7

【テーマコード(参考)】

4G0724J002

(19) [Publication Office]

Japan Patent Office (JP)

(12) [Kind of Document]

Unexamined Patent Publication (A)

(11) [Publication Number of Unexamined Application]

Japan Unexamined Patent Publication 2000 - 256008 (P2000 - 256008A)

(43) [Publication Date of Unexamined Application]

2000 September 19 days (2000.9.19)

(43) [Publication Date of Unexamined Application]

2000 September 19 days (2000.9.19)

(54) [Title of Invention]

HYDROPHOBICITY FUME SILICA AND ITS MANUFACTURING METHOD

(51) [International Patent Classification, 7th Edition]

C01B 33/159

C08K 3/36

9/06

C08L 83/04

[FI]

C01B 33/159

C08K 3/36

9/06

C08L 83/04

[Number of Claims]

2

[Form of Application]

OL

[Number of Pages in Document]

7

[Theme Code (For Reference)]

4 G0724J002

Page 1 Paterra Instant MT Machine Translation

【F ターム(参考)】

4G072 AA25 BB05 BB13 CC16 DD02 DD03 DD04 DD05 DD06 DD07 GG03 HH19 JJ47 TT01 TT04 TT30 UU09 4J002 CP001 DJ016 FB096 FB116 FB146 FB266 FD016

Filing

【審査請求】

未請求

(21)【出願番号】

特願平11-60699

(22)【出願日】

平成11年3月8日(1999.3.8)

**Parties** 

**Applicants** 

(71)【出願人】

【識別番号】

000003182

【氏名又格称】

株式会社タヤマ

【住所又居所】

山口県徳山市御影町1番1号

Inventors

(72)【発明者】

【氏名】

長瀬 克己

【住所又居所】

山口県徳山市御影町1番1号 株式会社トクヤ

マ内

(72)【発明者】

【氏名】

髙椋 敦嗣

【住所又居所】

山口県徳山市御影町1番1号 株式会社トクヤ

マ内

(72)【発明者】

【氏名】

吉田 康夫

[F Term (For Reference)]

4 G072 AA25 BB05 BB<SP>13</SP>C C16 DD02 DD03 DD04 DD05 DD06 DD07 GG03 HH19 JJ47 TT01 TT04 TT30 UU09 4J002 CP 001 DJ016 FB096 FB116 FB146

FB266 FD016

[Request for Examination]

Unrequested

(21) [Application Number]

Japan Patent Application Hei 11 - 60699

(22) [Application Date]

1999 March 8 days (1999.3.8)

(71) [Applicant]

[Identification Number]

3,182

[Name]

TOKUYAMA CORPORATION (DB 69-057-1716)

[Address]

Yamaguchi Prefecture Tokuyama City Mikage-cho 1-1

(72) [Inventor]

[Name]

Nagase Katsumi

[Address]

Inside of Yamaguchi Prefecture Tokuyama City Mikage-cho

1-1 Tokuyama Corporation (DB 69-057-1716)

(72) [Inventor]

[Name]

Atsushi Tsugu Takamuku

[Address]

Inside of Yamaguchi Prefecture Tokuyama City Mikage-cho

1-1 Tokuyama Corporation (DB 69-057-1716)

(72) [Inventor]

[Name]

Yoshida Yasuo

#### 【住所又居所】

山口県徳山市御影町1番1号 株式会社トクヤマ内

(72)【発明者】

## 【氏名】

美谷 芳雄

#### 【住所又居所】

山口県徳山市御影町1番1号 株式会社トクヤマ内

#### **Abstract**

(57)【要約】

## 【課題】

シリコーン樹脂等に添加した際、樹脂の透明性 を損なわず、粘度を低く維持できる疎水性煙霧 シリカ。

### 【解決手段】

表面が有機珪素化合物により疎水化されてなり、80~300g/I 歯密度を有し、単位表面積あたりの OH 基が 0.5 個/nm²以下であり、且つ粒子径 45 μm 以上の凝集粒子が 2000ppm 以下であると特徴とす疎水性煙霧シリカ

#### Claims

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

表面が有機珪素化合物により疎水化されてなり、 $80\sim300$ g/I 歯密度を有し、単位表面積あたりの OH 基が 0.5 個/ $nm^2$ 以下であり、且つ粒子径  $45\,\mu$ m 以上の凝集粒子が 2000ppm 以下であると特徴とす疎水性煙霧シリカ

## 【請求項2】

煙霧シリカを有機珪素化合物によって疎水化し、次いで機械的粉砕した後又は機械的粉砕と 同時に、該煙霧シリカを再度疎水化することを 特徴とす

・特徴とす

・特徴とな

・特殊とな

### **Specification**

【発明欝細な説明】

[0001]

### [Address]

Inside of Yamaguchi Prefecture Tokuyama City Mikage-cho 1-1 Tokuyama Corporation (DB 69-057-1716)

(72) [Inventor]

[Name]

Mitani Yoshio

[Address]

Inside of Yamaguchi Prefecture Tokuyama City Mikage-cho 1-1 Tokuyama Corporation (DB 69-057-1716)

#### (57) [Abstract]

[Problems to be Solved by the Invention]

Occasion where it adds to silicone resin etc, hydrophobicity fume silica. which does notimpair transparency of resin, can maintain viscosity low

[Means to Solve the Problems]

surface hydrophobicizing being done by organosilicon compound, it becomes, possesses the bulk density of 80 - 300 g/l, OH group per unit surface area is 0.5 /nm² or less, atsame time aggregated particle of particle diameter 45; mu m or greater is 2000 ppm or less and the hydrophobicity fume silica, which is made feature

#### [Claim(s)]

### [Claim 1]

surface hydrophobicizing being done by organosilicon compound, it becomes, possesses the bulk density of 80 - 300 g/l, OH group per unit surface area is 0.5 /nm² or less, atsame time aggregated particle of particle diameter 45; mu m or greater is 2000 ppm or less and the hydrophobicity fume silica, which is made feature

#### [Claim 2]

fume silica hydrophobicizing is done with organosilicon compound, after mechanical pulverizing next or simultaneously with mechanical pulverization, said fume silica is done hydrophobicizing for second time and manufacturing method. of hydrophobicity fume silica which is made feature

[Description of the Invention]

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、疎水性煙霧シリカ、詳しくは、表面に十分な量の疎水基を有し、嵩密度が高く、且つ 凝集粒子が少なく、シリコーン樹脂等に添加し た際、樹脂の透明性を損なわず、粘度を低く維 持できる疎水性煙霧シリカ、及びその製造方法 に関する。

#### [0002]

## 【従来被術】

ク ローシーンの火炎加水分解によって煙霧シリカが製造され、樹脂等の充填剤、補強剤、増粘剤等に広く利用されている。

こうした用途に使用するためには、煙霧シリカ表面に存在する OH 基を有機珪素化合物と反応させ、シリカ表面を疎水化することがばしば必要とされいる。

例 ぼ、シリコーン樹脂の充填・補強材として使用する場合には、疎水化することでシリカ粒子 の 散性を高 めてシリコーン樹脂の伸びや機械的強度を向上さ ることがる。

### [0003]

そして、このような疎水性煙霧シリカは、できる だけ 嵩密度が高い方がシリコーン樹脂 の充 填時或いは充填後の取り扱い性において有利 である。

即ち、疎水性煙霧シリカの嵩密度が高いと、樹脂に充填する際に投入時間及び混練時間が短くなり、また粉塵免 生が少ない。

さらに、得られた樹脂組成物の粘度が低くなることで、成形時の取り扱い性 砂善さる。

## [0004]

疎水性煙霧シリカの嵩密度を高 める方法として は、疎水性煙霧シリカを真空圧密する方法が汎 用されいる。

しかし、かかる真空圧密による方法では、一般的に 25g/l 程度までの嵩密度有している疎水性煙霧シリカ蘭密度を 60~80g/l 程度に高めるのが いせいであり、それ以上高めることは困難であった。

### [0005]

従って、上記のような問題をより高度に改善するためこ、機械的外力により疎水性煙霧シリカ

# [Technological Field of Invention]

As for this invention, as for hydrophobicity fume silica, details, it possesses hydrophobic group of the sufficient amount in surface, bulk density is high, at same time occasionwhere aggregated particle is little, adds to silicone resin etc, does not impair the transparency of resin, regards hydrophobicity fume silica, and its manufacturing method which can maintain viscosity low.

# [0002]

### [Prior Art]

fume silica is produced with flame hydrolysis of chlorosilane, is utilized widelyin resin or other filler, reinforcing agent, thickener etc.

In order to use for such application, OH group which exists in fume silica surface reacting with organosilicon compound, hydrophobicizing it does silica surface, it is needed often.

When you use, as fullness \*reinforcement of for example silicone resin raising dispersibility of silica particle by fact that hydrophobicizing it does, extension and the mechanical strength of silicone resin it can improve.

### [0003]

And, this kind of hydrophobicity fume silica one where bulk density is high as much aspossible is profitable in when being filled to silicone resin or handling property after being filled.

Namely, when bulk density of hydrophobicity fume silica is high, when being filled in the resin, closing time and kneading time becomes short, in additionoccurrence of decimeter dust is little.

Furthermore, also handling property when forming is improved by fact that viscosity of resin composition which is acquired becomes low.

# [0004]

vacuum pressure denseness is done method which has been widely used the hydrophobicity fume silica as method which raises bulk density of hydrophobicity fume silica.

But, being this vacuum pressure dense, with method, fact that bulk density of hydrophobicity fume silica which has possessed bulk density to 25 g/l extent generally israised in 60 - 80 g/l extent at very most being, as for above that raising it was difficult.

#### [0005]

Therefore, as description above in order to improve problem higher-level, pulverizing hydrophobicity fume silica with を粉砕して、それにより圧密して高嵩密度の疎水性煙霧シリカを得ることが提案されいる。

具体的には、煙霧シリカを機械的に粉砕して嵩密度を高めた後疎水化する方法や、煙霧シリカを有機珪素化合物と共に機械的に粉砕し疎水化と高嵩密化を同時に行う方法(特開昭50-51494号公報)などが挙げられる。

#### [0006]

# 【発明解決しよ うとする課題】

しかしながら、このような方法によれば疎水性煙霧シリカの嵩密度は 80g/l 以上商い もの 得ることが可能であるが、これらには粒子径 45  $\mu$  m 以上凝集粒子が 多量に含有されば まい、これをシリコーン樹脂の充填用に使用した際に、樹脂が白濁する問題が生 ていた。

これは、上記方法では、煙霧シリカが疎水化されいない 流動性が悪い状態において、強い機械的外力が加わるために、該煙霧シリカの過度凝集が 生ずるためと推定さる。

### [0007]

この方法によれば、高嵩密度でしか も前記したような凝集粒子でもんと ど含まれない疎水性煙霧シリカを製造ることが 可能である。

## [8000]

とこ が、上記方法により得られた疎水性煙霧シリカもシリコーン樹脂の充填用に使用した場合、十分に低粘度の樹脂組成物にならず、また、その透明性 もいなり改善されるものの、今一歩満足をる ものは かった。

これは、上記方法では機械的粉砕が疎水性煙霧シリカに対して行われるために、粉砕されたシリカに疎水化されていない破砕面が新たに生成し、それは表面 OH 基量が増大して、シリコーン樹脂 の濡れ性が悪化し、シリカの分散性が低下するためと考 えれる。

### [0009]

mechanical external force, consolidationdoing with that, you obtain hydrophobicity fume silica of high bulk density, it is proposed.

Concrete, pulverizing fume silica in mechanical, after raising bulk density, method hydrophobicizing of doing. With organosilicon compound it pulverizes fume silica in mechanical and hydrophobicizing it can list method (Japan Unexamined Patent Publication Showa 50-51494 disclosure) etc which does high bulk dense conversions imultaneously.

# [0006]

## [Problems to be Solved by the Invention]

But, according to this kind of method bulk density of hydrophobicity fume silica obtains those whose 80 g/l or greater are high, it is possible, but in these aggregated particle of particle diameter 45; mu m or greater was contained in large amount, theoccasion where this is used for one for fullness of silicone resin, the resin occurred problem which clouding is done.

This is presumed with above-mentioned method, because strong mechanical external force joins fume silica in state where flow property which hydrophobicizing is not done is bad, for sake of excessive cohesion of said fume silica occurs.

### [0007]

From such thing, hydrophobicizing after doing fume silica, pulverizing the hydrophobicity fume silica which is acquired in mechanical, it raises bulk density in the Japan Unexamined Patent Publication Hei 6-87609 disclosure, it is disclosed.

According to this method, furthermore before was inscribed hydrophobicity fume silica where either kind of aggregated particle which is not for most part included produced is possible with high bulk density.

# [8000]

However, when hydrophobicity fume silica and you use for one for fullness of the silicone resin, in fully not to become resin composition of low viscosity, in addition, although transparency which is acquired with above-mentioned method are quite improved, now one step it was not something which it canbe satisfied.

As for this, with above-mentioned method mechanical pulverization the crushing surface which hydrophobicizing is not done forms anew in silica which ispulverized because it is done vis-a-vis hydrophobicity fume silica, surface OH group quantityincreasing with that, wettability to silicone resin deteriorates, is thoughtfor sake of dispersibility of silica decreases.

#### [0009]

従って、機械的粉砕により高嵩密度化した疎水性煙霧シリカを用いて も 得られるシリコーン樹脂の性状は、前記粘度と透明性において今一歩満足できる ものではなく、その改善が望まれていた。

#### [0010]

## 【課題を解決するための手段】

本発明者等は、上記課題に<del>2億一</del>鋭意研究を続けてきた。

その結果、疎水化した煙霧シリカを機械的に粉砕した後、或いは粉砕しつつ再度疎水化すれば、上記粉砕により形成され 破砕面に疎水基が導入されて上記の課題が解決されることを見出し、本発明を完成するに至った。

## [0011]

即ち、本発明は、表面が有機珪素化合物により疎水化されてなり、80~300g/1 の嵩密度を有し、単位表面積あたりの OH 基が 0.5 個/ $m^2$  以下であり、且つ粒子径  $45~\mu$  m 以上の凝集粒子が 2000ppm 以下であることを特徴とする疎水性煙 霧シリカである。

#### [0012]

また、本発明は上 配したような疎水性煙霧シリカの製造方法として、煙霧シリカを有機珪素化合物によって疎水化し、次いで機械的粉砕した後又は機械的粉砕と同時に、該煙霧シリカを再度疎水化することを特徴とする疎水性煙霧シリカの製造方法 も提供する。

## [0013]

# 【発明の実施砂態】

好適には、四塩化珪素ガ を酸素と水素の火炎中は通 高温下で加水分解を て得たシリカが用いられる。

### [0014]

本発明の疎水性煙霧シリカは、上記煙霧シリカ の表面が有機珪素化合物により疎水化されて いる。

疎水化は煙霧シリカの表面 OH 基に有機 珪素化合物が反応して疎水基として結合するこ Therefore, with mechanical pulverization making use of hydrophobicity fume silica which the bulk densification is done, properties of silicone resin which is acquired now onestep was not something which it can be satisfied in aforementioned viscosity and transparency, improvement was desired.

#### [0010]

### [Means to Solve the Problems]

You considered this inventor etc, to above-mentioned problem and continued diligent research.

As a result, while after pulverizing fume silica which hydrophobicizing is donein mechanical, or pulverizing, if hydrophobicizing it does for secondtime, hydrophobic group being introduced by crushing surface which was formed byabove-mentioned pulverization above-mentioned problem is solved to discover, this invention it reached to completion.

### [0011]

Namely, this invention becomes, surface hydrophobicizing being done by the organosilicon compound, possesses bulk density of 80 - 300 g/l, OH group per unit surface area is0.5 /nm², or less at same time aggregated particle of particle diameter 45; mu m or greater is 2000 ppm or less and is hydrophobicity fume silica which is made feature.

#### [0012]

In addition, fume silica hydrophobicizing it does this invention, with organosilicon compound as manufacturing method of kind of hydrophobicity fume silica which was inscribed, after mechanical pulverizing next or simultaneously with mechanical pulverization, hydrophobicizing it does said fume silica for second time and it offers also manufacturing method of hydrophobicity fume silica which is made feature.

## [0013]

# [Embodiment of the Invention]

fume silica which is used for this invention is amorphous silica which is acquired with flame hydrolysis of halosilane.

Ideally, to lead in flame of oxygen and hydrogen, hydrolysis itdoes silicon tetrachloride gas under high temperature and it can use silica which isacquired.

### [0014]

hydrophobicity fume silica of this invention surface of above-mentioned fume silica the hydrophobicizing is done by organosilicon compound.

This hydrophobicizing, organosilicon compound reacting to surface OH group of fume silica, is done by as hydrophobic とにより行われる。

そして、本発明の疎水性煙霧シリカは、全表面に渡って OH 基に高い割合で該有機珪素化合物が反応しており、該シリカは高い疎水性を有している。

従って、残存する表面 OH 基量は少なく、単位 表面積あたりの OH 基が 0.5 個/nm²以下、好適 には 0.4 個/nm²以下で かない。

ここで、本発明において、上記 OH 基量は後述 するカール フィャシ 一法にて測定さる。

疎水性煙霧シ**b夜**面 OH 基量が 0.5 個/nm² より大きい場合、シリコーン樹脂に充填した際に煙霧シリカと樹脂との濡れ性が悪くなり、樹脂の粘度が 昇し、透明性が悪化する。

#### [0015]

また、本 発 明 の 疎 水 性 煙 霧 シリカは、 80~300g/I、好適には 100~200g/I 歯密度を有 している。

疎水性煙霧シリカの嵩密度が 80g/l より小さい 場合、シリコーン樹脂 の充填性や取り扱い性 が悪くなる。

また、疎水性煙霧シリカの嵩密度が 300g/l より大きい場合、凝集粒子が多く含まれ、分散性が悪くなる。

#### [0016]

本発明の疎水性煙霧シリカは、粒子径 45μm 以上の凝集粒子を 2000ppm 以下、好適には 1700ppm 以下し倉 でいない。

ここで、粒子径  $45 \mu m$  以上の凝集粒子が 2000 ppm より多く含有さるようになると、シリコーン樹脂に混錬した際に白濁が生 透明性が大きく低下する。

なお、疎水性煙霧シリカ中の上記粒子径以上の 凝集粒子の含有量は、 ୬タールと水の混合液 にシリカを懸濁を た液を、目開き 45 μm の篩 に通過を た時の残さの重量をはかることによ り測定さる。

#### [0017]

group connecting.

And, as for hydrophobicity fume silica of this invention, in OH group said organosilicon compound has reactedat high ratio over entire surface, said silica has had high hydrophobicity.

Therefore, surface OH group quantity which remains is small ideally 0.4/nm<sup>2</sup> or less, OH group per unit surface area 0.5/nm<sup>2</sup> or less, only is.

Here, regarding to this invention, above-mentioned OH group quantity ismeasured with Karl Fischer method which it mentions later.

When surface OH group quantity of hydrophobicity fume silica is larger than 0.5 /nm<sup>2</sup>, the wettability of fume silica and resin becomes bad occasion where it is filled in silicone resin, viscosity of resin rises, transparency deteriorates.

### [0015]

In addition, hydrophobicity fume silica of this invention has had bulk density of 100 - 200 g/l 80 - 300 g/l, ideally.

When bulk density of hydrophobicity fume silica is smaller than 80 g/l, filling behavior and handling property to silicone resin become bad.

In addition, when bulk density of hydrophobicity fume silica is larger than 300 g/l, the aggregated particle to be many implication and dispersibility becomes bad.

## [0016]

hydrophobicity fume silica of this invention only 1700 ppm or less includes aggregated particle of the particle diameter 45; mu m or greater in 2000 ppm or less, ideal.

As for aggregated particle of particle diameter 45; mu m or greater it is most desirable not to becontained completely, but if it is within 2000 ppm, in silicone resin thecase where kneading it does transparency for most part not todecrease, acceptable.

When here, it reaches point where aggregated particle of particle diameter 45; mu m or greater is more contained than 2000 ppm, in silicone resin clouding occurs theoccasion where kneading it does and transparency decreases largely.

Furthermore, content of aggregated particle above above-mentioned particle diameter in hydrophobicity fume silica, when in mixed solution of methanol and water passing the liquid which silica suspension is done, in sieve of the mesh opening 45; mu m, is measured by measuring weight of residue.

#### [0017]

また、本発明の疎水性煙霧シリカは、比表面積が 40~450m²/g、好適には 80~300m²/g であり、 炭素含有量が 0.1~10.0 重量%、好適には 0.5~5.0 重量%であり、平均 1 次粒子径が 5~100nm であるが 一般的である。

#### [0018]

上記のような性状を有する本発明の疎水性煙霧シリカは、以下の方法により製造することが きる。

即ち、煙霧シリカを有機珪素化合物によって疎水化し、次いで機械的粉砕した後又機械的粉砕と同時に、該煙霧シリカを再度疎水化する方法である。

## [0019]

上記方法において、原料に用いる煙霧シリカは、ハ ゲン化シーン、例 成、四塩化珪素の火炎加水分解よって製造された 直後のもが好適である。

通常、50~500m²/g、好適には 100~350m²/g の比 表面積を有する もが、 制限なく使用さる。

また、こうした煙霧シリカは、単位表面積あたりの OH 基を 1 個/nm<sup>2</sup>以上有しているが 一般的である。

#### [0020]

この原料煙霧シリカは、まず、有機珪素化合物により疎水化さる。

疎水化は、煙霧シリカの表面 OH 基と有機珪素 化合物とが反応して、該表面が有機化されるこ とにより行われる。

かかる疎水化処理は、炭素含有量が 0.1~10.0 重量%、好適には 0.5~5.0 重量%、単位表面積 あたりの OH 基が 0.7 個/nm² 以下、好適には 0.5 個/nm² 以下になるように行 ぼ良い。

#### [0021]

有機珪素化合物としては、シリカの疎水化剤と して使用されている公知の ものが特に制限なく 使用さ**る**。

具体的には、下記式

(R13Si)2NR11

**試中、R¹及び R¹′は水素又は低級アルル** 基である〕又は

R23SiY

In addition, as for hydrophobicity fume silica of this invention, specific surface area  $40 - 450 \text{ m}^2/\text{g}$ , ideally with  $80 - 300 \text{ m}^2/\text{g}$ , carbon content 0.1 - 10.0 weight%, ideally with 0.5 - 5.0 weight%, average primary particle diameter being 5 - 100 nm is general.

#### [0018]

As description above it can produce hydrophobicity fume silica of this invention whichpossesses properties, with method below.

Namely, after hydrophobicizing does fume silica with organosilicon compound, mechanical pulverizing next or simultaneously with mechanical pulverization, it is a method which hydrophobicizing does said fume silica for second time.

#### [0019]

Regarding to above-mentioned method, as for fume silica which it uses for starting material, immediately after being produced with flame hydrolysis of the halosilane, for example silicon tetrachloride, thing is ideal.

Usually, 50 - 500 m<sup>2</sup>/g, ideally those which possess specific surface area of 100 -350 m<sup>2</sup>/g, are used without restriction.

In addition, as for such fume silica, OH group per unit surface area it is general 1/nm<sup>2</sup> or more to have possessed.

## [0020]

This starting material fume silica hydrophobicizing is done first, by organosilicon compound.

hydrophobicizing, surface OH group and organosilicon compound of fume silica reacting, is done the said surface to organic by being converted.

In order carbon content 0.1 - 10.0 weight%, ideally OH group per 0.5 - 5.0 weight%, unit surface area 0.7 /nm<sup>2</sup> or less, ideally to become 0.5 /nm<sup>2</sup> or less, itdoes, this hydrophobic treatment, it is good.

# [0021]

As organosilicon compound, those of public knowledge which is used as hydrophobicizing agent of the silica it is used without especially restriction.

Concrete, below-mentioned system

 $(R^{1}_{3}Si) < sub > 2NR^{1}$ 

{In Formula,  $R^1$  and  $R^1$ , being a hydrogen or a lower alkyl group, it is } Or

R<sup>2</sup><sub>3</sub>SiY

JP2000256008A

2000-9-19

ここで、上記化合物において、R<sup>1</sup>、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>及びR<sup>2</sup>'の低級ア序・ル基は、メチル基、エチル 基、 つい 基等の炭素数 1~5、好適には炭素数 1~3 の もが 好ましい。

特に、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>はメチル基の もな球水性の 強いトリメチルシリル基をシリカに導入すること ができるた が好ましい。

#### 好ましい。

また、Y のハ ゲン原子は、塩素、ツ 素、臭素、ヨウ素等が挙げられ、特に塩素が好ましい。

### [0022]

上記(R<sup>1</sup>3Si)<sub>2</sub>NR<sup>1</sup>/で示される有機珪素化合物を例示すれば、キーメチルジザーン、N-エチル・キーメチルジザーン、N-エチル・キーメチル・サーン等が挙げられ キーメチル・デーンを用いるの**様**に 好適である。

他方、R<sup>2</sup>3SiY で示される有機珪素化合物を例示すれば、トリメチルクロサーン、トリメチルシン・オーシトリメチルシーン、エキーシトリメチルシーン、ジメチルシーン、ボロ・シトリメチルシーン・サルフミートリメチルシーンを用いるが特に好適である。

## [0023]

また、本発明において、有機珪素化合物としては、ジメチルジクロシーン、ジメチルジオキシーン等のジメチルシメチン類や、 カタメチルシクロ・マーン等の れがシクロ・オーン類、末端基を・H、・OH、又はアル・ル基等で封止され、 1分子あたり2か1000個の キーン単位を有する リジメチルシギローンなど 好適に使用できる。

#### [0024]

上記有機珪素化合物の使用量は特に限定はされないが、十分な疎水化の効果を得るためには、煙霧シリカに対し1~50重量%の処理量が好適である。

## [0025]

疎水化処理は、如何なる反応形態で実施して も

It can use compound which is shown with {In Formula, Y with group which is chosen from halogen atom, -OH,  $-OR^{2}$ , or  $-NR^{2}$ , being a ( $R^{2}$  and  $R^{2}$  are same as aforementioned  $R^{1}$  and  $R^{1}$ .), it is }.

Here, as for lower alkyl group of  $R^1$ ,  $R^{1\prime}$ ,  $R^2$  and  $R^{2\prime}$ , those of carbon number  $1\sim3$  are desirable methyl group, ethyl group, propyl group or other carbon number  $1\sim5$ , ideally in above-mentioned compound.

Especially, R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> because those of methyl group, the hydrophobic strong trimethylsilyl group can be introduced to silica are desirable.

#### It is desirable.

In addition, as for halogen atom of Y, you can list chlorine, fluorine, bromine, iodine etc, especially chlorine is desirable.

### [0022]

If description above  $(R^1_3Si)$  organosilicon compound which is shown with <sub> $2NR^1'$  is illustrated, especially it is ideal to be able to list hexamethyl disilazane. N-methyl-hexamethyl disilazane. N- ethyl-hexamethyl disilazane, hexamethyl-N- propyl disilazane, etcto use hexamethyl disilazane.

If organosilicon compound which is shown with other, R<sup>2</sup><sub>3</sub>SiY is illustrated, especially it is ideal to be able to list trimethyl chlorosilane, trimethyl silanol, methoxy h'J methylsilane, ethoxy h'J methylsilane, propoxy h'J methylsilane, dimethylamino trimethyl silane and diethyl amino trimethyl silane, etc to use ethoxy h'J methylsilane.

#### [0023]

In addition, regarding to this invention, dimethyldichlorosilane, dimethyl diethoxy silane, dimethyl dimethoxy silane or other dimethylsilane and octamethylcyclotetrasiloxane, hexamethyl tricyclo siloxane or other organo cyclo siloxane and -H, -OH, or it was sealed end group with alkyl group etc as organosilicon compound, you can use also poly dimethylsiloxane etc where the per molecule 2 to 10 00 has siloxane unit for ideal.

# [0024]

As for amount used of above-mentioned organosilicon compound as for especially limitation it is not done. In order to obtain effect of sufficient hydrophobicizing, treated amount of 1 - 50 weight% is ideal vis-a-vis fume silica.

### [0025]

It is good executing hydrophobic treatment, with whatever

良く、例 ダ連続式シ チ式のいずれで 良い。

有機珪素化合物は、液相で反応を て も良いが、好適には気相での反応が、反応性が高く好ましい。

また、反応装置 も 流動床式、固定床式のいずれで も良く、単なる混合機、圧力容器等を用いて実施して も良い。

反応を促進するた ぬ 水やアンモニア等の塩基 性物質を添加して反応を実施して <del>1</del>良い。

反応前には有機珪素化合物が分解しないように、不活性なガース例 「群窒素等で、反応器内雰囲気を パージすることが望ましい。

反応後について も 未反応物や副生物を除去 および乾燥さ るた めこ、不活性なガ ス例 え ば窒素等で、 パージすること望ましい。

反応温度、時間については特に制限はないが、 常温~ $600 \deg C$ 、好ましくは 50~ $400 \deg C$  の温 度範囲で、10 分以上、好ましくは <math>60~180 分保持し反応を行な ぼよい。

## [0026]

・次一に、このようにして疎水化された煙霧シリカ は、機械的に粉砕さる。

機械的粉砕によって、疎水性煙霧シリカは粉砕と同時に圧密さず嵩密度が 増加する。

また、該疎水性煙霧シリカは、疎水化されていることにより流動性が良好であるため、このように機械的粉砕処理を施しても過度な凝集が生凝集粒子がし生るようなことがい。

# [0027]

ここで、上記機械的粉砕は、ボールミル、振動ミル、マーミル、コニカルミル等の公知の粉砕機を用いることにより実施できる。

ボールミル、振動ミルを用いるのが最 好適である。

#### [0028]

粉砕条件としてきに 制限はなく、煙霧シリカに 過度の負荷がかからない条件で、常法に従って 実施すればよい。

例 成、ボールミルを使用する場合、ミル回転数、粉砕時間、ボール径、ボール充填量、煙霧

reaction form, with whichever of for example continuous system. batch type is good.

organosilicon compound is good reacting with liquid phase, but reaction with the gas phase, reactivity is desirable ideally highly.

In addition, it is good executing also reactor, it is good withwhichever of fluidized bed type, fixed bed type, making use of mere mixer, pressure vessel etc.

In order to promote reaction, adding water and ammonia or other basic substance, it is good executing reaction.

Before reacting in order for organosilicon compound not to disassemble, atmosphere inside reactor with such as inert gas, for example nitrogen purge is done, it is desirable.

Concerning after reacting, in order it removes and to dry unreacted matter and by-product and, with such as inert gas, for example nitrogen purge doing it is desirable.

Concerning reaction temperature, time there is not especially restriction. With temperature range of ambient temperature~600 deg C, preferably 50~400 deg C, 10 min or greater, preferably 60~18 0 min you keep and should havereacted.

## [0026]

Next, fume silica which hydrophobicizing is done is pulverized to mechanical this way.

With mechanical pulverization, hydrophobicity fume silica is done consolidationsimultaneously with pulverization, bulk density increases.

In addition, said hydrophobicity fume silica because flow property is satisfactory by hydrophobicizing being done, this way administering mechanical pulverizing process, excessive cohesionoccurring, seems that aggregated particle occurs, is not.

## [0027]

Here, it can execute above-mentioned mechanical pulverization, by using the mill of ball mill, vibrating mill, tower mill, conical mill or other public knowledge.

It is most ideal to use ball mill, vibrating mill.

### [0028]

As milling condition especially restriction it is not and with condition where excessive load does not depend on fume silica, following to conventional method, if itshould have executed.

When for example ball mill is used, can be controlled extent of pulverizationat such as mill rotation rate, grinding time,

シリカ充填量等によって粉砕の程度を制御でき る。

ミル径で定まる臨界回転速度の 25~80%の回転 数で実施するのが好ましく、ボ ール充填量は 20~90%が好ましい。

粉砕時間は 10分~5時間の範囲が一般的である。

### [0029]

こうした機械的粉砕により、前記疎水性煙霧シリカを嵩密度を、80~300g/l まで、好適には100~200g/lまで増加さる。

なお、該値まで嵩密度が増加され疎水性煙霧シリカは、疎水化されていない破砕面が新たに は 、単位表面積あたりの OH 基が 0.7~1.2 個/nm²程度に増加している。

OH 基が増加することにより、煙霧シリカと樹脂との濡れ性が悪くなり、分散不良を起こし、白濁の原因となることは前記したとおりである。

#### [0030]

本発明では、上記機械的粉砕処理により嵩密 度が増加した疎水性煙霧シリカを、再度疎水化 する。

この再疎水化処理により、上記機械的粉砕処理により生成した破砕面表面 OH基球水化され、極めて疎水性が高くシリコーン樹脂 の分散性に優れるシリカが得られる。

の再疎水化 処理は単位表面積あたりの OH 基が 0.5 個/nm²以下、好適には 0.4 個/nm²以下 になるように行 ぼ良い。

この再疎水化処理 も 前記した一段目の疎水化 処理と同様の方法より 適宜実施すれば良い。

## [0031]

また、上記の如く疎水化した煙霧シリカを機械的粉砕した後、再度疎水化する態様に代 え、 該機械的粉砕しつつ再疎水化処理を施して も良い。

このような態様によって も 機械的粉砕により新たに生成する破砕面には、該粉砕工程において疎水性基が導入され、上記と同様の疎水性煙霧シリカが得られる。

ball diameter and ball filled amount, fume silica filling quantity.

It is desirable to execute with 25 - 80% rotation rate of critical rotational speed which becomes settled with mill diameter ball filled amount 20 - 90% is desirable.

As for grinding time, range of 10 min~5 hours is general.

## [0029]

With such mechanical pulverization, aforementioned hydrophobicity fume silica bulk density, to80 - 300 g/l, it increases ideally to 100 - 200 g/l.

Furthermore, as for hydrophobicity fume silica where bulk density increases, crushing surface which hydrophobicizing is not done occurs anew to said value, OH group per unit surface area has increased in 0.7 - 1.2 /nm<sup>2</sup>extent.

wettability of fume silica and resin becomes bad due to fact that OH group increases, fact that poor dispersion happens, becomes the cause of clouding is as before inscribed.

## [0030]

With this invention, hydrophobicity fume silica where bulk density increases with theabove-mentioned mechanical pulverizing process is done, hydrophobicizing for second time

surface OH group of crushing surface which is formed with this re-hydrophobic treatment, with the above-mentioned mechanical pulverizing process is done hydrophobicizing, silica where quite hydrophobicity is superior highly in dispersibility to silicone resin is acquired.

In order OH group per unit surface area 0.5 /nm<sup>2</sup> or less, ideally to become 0.4/nm<sup>2</sup> or less, it does, this re-hydrophobic treatment, it is good.

If it executes also this re-hydrophobic treatment, appropriately before with method which to hydrophobic treatment of first stage which was inscribed is similar, it is good.

# [0031]

In addition, as though it is a description above, mechanical afterpulverizing, replacing fume silica which hydrophobicizing is done to embodiment which hydrophobicizing is done for second time, while said mechanical pulverizing, it is good administering re-hydrophobic treatment.

hydrophobic group is introduced by crushing surface which is formed anew with mechanical pulverization, even with this kind of embodiment in said milling process, hydrophobicity fume silica which is similar to description above is acquired.

#### [0032]

以上により、80~300g/1 歯密度を有し、単位表面積あたりの OH 基が 0.5 個/ $nm^2$  以下であり、粒子径  $45~\mu$  m 以上凝集粒子が 2000ppm 以下である疎水性煙霧シリカを良好に製造することがる。

#### [0033]

## 【発明の効果】

本発明の本発明の高嵩密度煙霧シリカは、高 嵩密度であるために充填時の取り扱い性に優れる。

そして、非極性樹脂、特に、シリコーン樹脂に充填する場合、該樹脂との濡れ性が極めて良く、高い分散性で混練することができ、透明性に優れる樹脂組成物を得ることができる。

## [0034]

### 【実施例】

以下に実施例を掲げて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

なお、以下の実施例及び比較例における各種 物性 測定は以下の方法による。

# [0035]

## 1.比表面積

柴田理化学社製比表面積測定装置(SA-1000) を用いて、窒素吸着 BET1 点法により測定した。

## [0036]

### 2.嵩密度

200ml のシ<del>ウン - - (</del>内径 30mm)に 8 分割ど 煙霧シリカを入れ 30 回夕 - - - を行い、20 分 間静置し、その後の体積と重量との比を嵩密度 とした。

### [0037]

### 3.表面 OH 基数

カールフバャシ 一水分計(MKS-210 型;京都電子工業社製)を用い測定を行った。

即ち、25 deg C、相対湿度 80%の雰囲気中に試料疎水性煙霧シリカを 45 日放置した(この操作により水分が吸着平衡に達し、潜在的に存在する OH 基那 衡に達する)。

## [0032]

With above, it possesses bulk density of 80 - 300 g/l, OH group per unit surface area is 0.5 /nm² or less, hydrophobicity fume silica where aggregated particle of particle diameter 45; mu m or greater is 2000 ppm or less can be produced satisfactorily.

## [0033]

### [Effects of the Invention]

high bulk density fume silica of this invention of this invention because it is a high bulk density is superiorin handling property when being filled.

When and, nonpolar resin, especially, it is filled in silicone resin, it kneadswith dispersibility which wettability of said resin is good mastering, is highit is possible, it can acquire resin composition which is superior in transparency.

## [0034]

## [Working Example(s)]

Frying Working Example below, you explain this invention in detail, but this invention is not something which is limited in these.

Furthermore, as for various property measurement in Working Example and Comparative Example below with method below.

# [0035]

## 1.specific surface area

It measured making use of Shibata reason chemistry supplied specific surface area measurement device (SA-1000), due to the nitrogen adsorption BETone-point method.

## [0036]

## 2.bulk density

About 8 min eyes you inserted fume silica in cylinder (inner diameter 30 mm) of 200 ml and did 30 time tapping, 20 min standing did, after that designated ratiowith volume and weight as bulk density.

#### [0037]

# 3.surface OH group number

It measured making use of Karl Fischer water analyzer (MKS-210 type; Kyoto Electronics Manufacturing Co. Ltd. (DB 69-077-8923) supplied).

Namely, hydrophobicity fume silica of specimen 45 days was left in atmosphere of 25 deg C, relative humidity 80% (moisture reaches to adsorption equilibrium due to this operation, OH group which exists in latent reaches to

そ後、 試料を120 deg Cで12 時間乾燥し(この操作により、表面吸着水がなくなる)た後、メタールを溶媒として表面 OH 基量を定量した。

滴定試薬には、 HYDRANAL COMPOSITE 5K (Riedel-deHaen 社製)を用いた。

### [0038]

表面 OH 基数は、上記方法で 測定されシリカ表面の表面 OH 基量か 下記式により計算によって求 めた。

#### [0039]

表面 OH 基数(個/nm<sup>2</sup>)=668.9×表面 OH 基量 (wt%)/比表面積 $(m^2/g)$ 

#### 4.凝集粒子量

疎水性煙霧シゆを 5g はかり取り、まず、メタ ール 50ml で湿潤し、純水 50ml を加 湿潤さた。

次いで、目開き  $45 \mu$ m、開口面積  $12.6 cm^2$  の篩を用い、51/分で水を流しながら、上記疎水性煙霧シリカ懸濁液を流し、<math>5 分後篩上に残ったシリカを乾燥後定量した。

### [0040]

# 5.炭素含有量

疎水性煙霧シめを、 1100 deg C の温度下、酸素雰囲気中で焼成し、シリカ表面に化学結合する疎水性基をCO₂に熱分解した後、微量炭素分析装置(堀場製作所社製)により、シリカの含有する炭素量を求 めた。

## [0041]

## 6.粘度

シリコーン オル(粘度 1000cs(ーシチ ネーク ス SH2001東ー ヴ・コーニン 社製)170g に 疎水性煙霧シリカ9.35gを添加し、常温において 2 分間分散( モキー ;特殊機化工業社製)させ た後、25 deg C の恒温槽に 2 時間放置し、BL 型回転粘度計を用い 60rpm での粘度を測定した。

#### [0042]

equilibrium.).

After that, specimen 12 hours was dried with 120 deg C and surface OH group quantity quantification was done (By this operation, surface adsorbed water is gone) it is after, with methanol as the solvent.

"HYDRANALC OMPOS ITE 5K" (Riede 1-de Haensupplied) was used to titration reagent.

#### [0038]

Quantity of surface OH group sought in calculation from surface OH group quantity of silica surface which was measured with above-mentioned method withbelow-mentioned formula.

## [0039]

Quantity of surface OH group  $(/nm^2) = 668.9 \text{ X}$  surface OH group quantitative (wt%) /specific surface area  $(m^2/g)$ 

#### 4.aggregated particle quantity

5 g you measured hydrophobicity fume silica and took, first, wetting did with the methanol 50 ml, wetting you did including pure water 50 ml.

Next, while letting flow water with 5 l/min making use of the sieve of mesh opening 45; mu m, opening area 12.6 cm<sup>2</sup>, it let flow above-mentioned hydrophobicity fume silica suspension, after drying quantification it did silica which remains on sieve of 5 min later.

#### [0040]

#### 5.carbon content

hydrophobicity fume silica, was calcined under temperature of 1,100 deg C and in the oxygen atmosphere, amount of carbon which silica contains in silica surface hydrophobic group which chemical bond is done thermal decomposition after doing, due to trace amount carbon analysis device (Horiba Ltd. (DB 69-053-7410) supplied) in CO<sub>2</sub>, was sought.

## [0041]

#### 6.viscosity

silicone oil (viscosity 1000 cs (centistokes), SH200: Dow Corning Toray Silicone Co. Ltd. (DN 69-066-9486) supplied) it added hydrophobicity fume silica 9.35g to 170 g, 2 min dispersed (homogenizer; Tokushu Kika Kogyo Co. Ltd. (DB 69-076-0442) supplied) later, 2 hours it left in constant temperature tank of 25 deg C in ambient temperature, itmeasured viscosity with 60 rpm making use of Model BL rotary viscometer.

#### [0042]

#### 7.透明性

粘度測定で作成<del>じた フール</del>を真空脱気し、 700nm の吸光度を測定し、こ時の 吸光度によ 透明性を 評価した。

数値の小さい方透明性は 良い。

## [0043]

### 8.分散性

粘度測定で作成<del>じた「フ・元</del>を真空脱気し、 700nm、460nm の吸光度を測定し、その吸光度 を下記の式に代入し、得られた数値を分散性の 指標とした。

数値の大色方が 散性は良い。

### [0044]

分散性=2.382×ln (460nm 吸光度)/(700nm 吸光度) ]

尚、吸光度をはかることによる透明性、分散性の評価の正当性は Journal of theCeramic Society of Japan 101 [6] 707-712 (1993) に示されているとおりである。

# [0045]

## 実施例1

煙霧シリカ(トクヤマ社製:商品名 QS102(比表面 積 207m²/g、 嵩密度 40g/l、単位表面積あたりの OH 基が 1.50 個/nm²))5.0kg を内容積 3001 のミ ヤーー中にて撹拌混合し、窒素雰囲気に置換を 行なった。

反応温度 200 deg C において、 ゲーンメチル・ブーンを 200g/分で 75 分供給して 1 時間疎水 化を行なった。

反応後 401/分で窒素を30 分供給し脱アンモニアを行なった。

上記により、炭素含有量が 2.4 重量%であり、単位表面積あたりの OH 基が 0.50 個/nm<sup>2</sup> 疎水 性煙霧シリカが得らた。

### [0046]

この疎水性煙霧シリカを 1m³ の連続振動ミル (100g/分、ボール充填量 80%、振幅 5mm)にて 粉砕した。

粉砕後、嵩密度は 135g/l であった。

## 7.transparency

sample which was drawn up with viscosity measurement vacuum outgassing was done, the absorbance of 700 nm was measured, transparency evaluation was done with the absorbance of this time.

One where numerical value is small as for transparency is good.

## [0043]

## 8.dispersibility

sample which was drawn up with viscosity measurement vacuum outgassing was done, the absorbance of 700 nm, 460 nm was measured, absorbance was substituted tobelow-mentioned formula, numerical value which is acquired was designated asindex of dispersibility.

One where numerical value is large as for dispersibility is good.

### [0044]

dispersibility=2.382 X ln {(460 nm absorbance) / (700 nm absorbance)}

Furthermore legitimacy of evaluation of transparency, dispersibility as Journal of the Ceramics ociety of Japan 101 [6] shownin 707 - 712 (1993), is by fact that absorbance is measured.

## [0045]

## Working Example 1

fume silica (Tokuyama Corporation (DB 69-057-1716) supplied: tradename QS102 (OH group per specific surface area 207m²/g, bulk density 40 g/l, unit surface area 1.50 /nm²)) it agitated mixed 5.0 kg in mixer of internal volume 300l, substituted in nitrogen atmosphere.

In reaction temperature 200 deg C, 75 min supplying hexamethyl disilazane with 200 g/minute, it did 1 hour hydrophobicizing.

After reacting nitrogen 30 min was supplied with 40 l/min and the ammonia elimination was done.

With description above, carbon content being 2.4 weight%, OH group per unit surface area acquired hydrophobicity fume silica of  $0.50 \, \text{/nm}^2$ .

# [0046]

This hydrophobicity fume silica was pulverized with continual vibrating mill (100 g/minute, ball filled amount 80%, vibration amplitude 5 mm) of 1  $\rm m^3$ .

After pulverizing, bulk density was 135 g/l.

JP2000256008A 2000-9-19

また、単位表面積あたりの OH 基が 0.85 個/nm<sup>2</sup> に増加していた。

#### [0047]

このようにして高嵩密度化された疎水性煙霧シリカを 3001 の辛一一内に投入し撹拌混合下、 キーメチル デーンにより前記と同様にして 再度疎水化した。

反応終了後、150 deg C で乾燥した。

## [0048]

以上により得られた疎水性煙霧シリカの物性を 表 1 に示した。

#### [0049]

### 比較例1

実施例1において、再疎水化を行なわい以 外は実施例1と同様方法に疎水性煙霧シゆを 得た。

疎水性煙霧シ奶物性を表

1に示した。

#### [0050]

#### 比較例 2

煙霧シリカ(トクヤマ社製:商品名 QS102)5.0kg を 1m³ の連続振動ミルにて粉砕(100g/分、ボ ール充填量 70%、振幅 5mm)した。

粉砕後、嵩密度は 125g/l であった。

### [0051]

得られ煙霧シリカを 3001 のモーー中に投入し、窒素雰囲気に置換を行なった。

撹拌混合しながら反応温度 200 deg C において、キーメチル デーンを200g/分で75分供給してシ助疎水化を行なた。

反応後401/分で窒素を30分供給し脱アンモニアを行なった。

疎水性煙霧シ物物性を表

1に示した。

#### [0052]

#### 実施例2

実施例 1 において、煙霧シリカとして比表面 積:145m²/g、嵩密度 40g/l、単位表面積あたりの OH 基が 1.5 個/nm² (塩 状を有する もむ 用いる以外は 実施例 1 と同様の方法により疎水性 煙霧シゆを製造した。

In addition, OH group per unit surface area had increased in 0.85 /nm<sup>2</sup>.

### [0047]

It threw hydrophobicity fume silica which bulk densification is done inside mixer of 300 l this way and under agitation mixing, hydrophobicizing it did for thesecond time with hexamethyl disilazane to similar to description above.

After reaction termination, it dried with 150 deg C.

#### [0048]

property of hydrophobicity fume silica which is acquired with above was shown in the Table 1.

## [0049]

## Comparative Example 1

In Working Example 1, besides re-hydrophobicizing is not done hydrophobicity fume silica was acquired method which is similar to Working Example 1.

property of this hydrophobicity fume silica was shown in Table 1.

#### [0050]

### Comparative Example 2

fume silica (Tokuyama Corporation (DB 69-057-1716) supplied: tradename QS102) 5.0 kg it pulverized (100 g/minute, ball filled amount 70%, vibration amplitude 5 mm) with continual vibrating mill of 1 m<sup>3</sup>.

After pulverizing, bulk density was 125 g/l.

#### [0051]

It threw fume silica which it acquires in mixer of 300 l,substituted in nitrogen atmosphere.

While agitating mixing, 75 min supplying hexamethyl disilazane with 200 g/minute in reaction temperature 200 deg C, it did hydrophobicizing of silica.

After reacting nitrogen 30 min was supplied with 40 l/min and the ammonia elimination was done.

property of this hydrophobicity fume silica was shown in Table 1.

# [0052]

## Working Example 2

Other than using those where OH group per specific surface area:145m<sup>2</sup>/g, bulk density 40 g/l, unit surface area has properties of 1.5/nm<sup>2</sup> in Working Example 1, as fume silica, hydrophobicity fume silica was produced with the method which is similar to Working Example 1.

JP2000256008A 2000-9-19

なお、一段目の疎水化終了後のシリカは、炭素 含有量が 1.6 重量%であり、単位表面積あたり の OH 基が 0.5 個/ $cm^2$  であった。

また、振動ミルによる粉砕後、シリカ歯密度は 150g/l であり、単位表面積あたりの OH 基は 0.80 個/nm<sup>2</sup>であった。

#### [0053]

得ら 丸疎水性煙霧シリカの物性を表 1 に示した。

## [0054]

### 実施例3

内容積 201 の オートク ブー 中に煙霧シゆ (トクヤマ社製:商品名 QS102)800g を投入し窒素置換した後、トリメチルエキ デブーシを 200g 供給し、反応温度 70 deg C において 3 時間疎水化を行なった。

反応後、窒素(21/分、30 分で供給)にて置換を行なった。

上記により炭素含有量が 2.4 重量%であり、単位表面積あたりの OH 基が 0.50 個/nm<sup>2</sup> 疎水 性煙霧シリカが得らた。

#### [0055]

**疎水性煙霧シめ** 200gを7**ボール** にて 粉砕ボール径φ10、ボール充填 30%、50rpm) した。

粉砕後、嵩密度は 155g/l であった。

また、単位表面積あたりの OH 基は 0.80 個/nm² に増加していた。

#### [0056]

このようにして高嵩密度化された疎水性煙霧シリカを、内容積 21 のキーに投入し撹拌混合下、トリメチルエキ ジンニン 50g により前配と同様にして再度疎水化した。

尚、反応の前後で 0.81/分の流量で 30 分間窒素 置換を行った。

反応終了後、150 deg C で乾燥した。

### [0057]

以上により得られた疎水性煙霧シリカの物性を 表1に示した。

## [0058]

## 比較例3

Furthermore, as for silica after hydrophobicizing ending of first stage, the carbon content being 1.6 weight%, OH group per unit surface area was 0.5 /nm<sup>2</sup>.

In addition, after pulverizing, as for bulk density of silica with 150~g/l, as for OH group per unit surface area they were  $0.80~/\mathrm{nm}^2$  with the vibrating mill.

#### [0053]

property of hydrophobicity fume silica which it acquires was shown in Table 1.

#### [0054]

## Working Example 3

fume silica (Tokuyama Corporation (DB 69-057-1716) supplied: tradename QS102) 800 g were thrown in autoclave of internal volume 20l and the nitrogen substitution after doing, trimethyl ethoxy silane 200 g was supplied, 3 hours hydrophobicizing were done in reaction temperature 70 deg C.

After reacting, it substituted with nitrogen (It supplies with 2 l/min, 3 0 min).

carbon content being 2.4 weight% with description above, OH group per unit surface area acquired hydrophobicity fume silica of 0.50 /nm<sup>2</sup>.

## [0055]

This hydrophobicity fume silica 200g it pulverized (ball diameter;ph 10, ball fullness 30% and 50 rpm ) with 7 lball mill .

After pulverizing, bulk density was 155 g/l.

In addition, OH group per unit surface area had increased in 0.80 /nm<sup>2</sup>.

## [0056]

It threw hydrophobicity fume silica which bulk densification is done, to mixer of internal volume 21 this way and under agitation mixing, hydrophobicizing it did for secondtime with trimethyl ethoxy silane 50 g to similar to description above.

Furthermore at front and back of reaction 30 min nitrogen substitution were done with the flow of 0.8 l/min.

After reaction termination, it dried with 150 deg C.

#### [0057]

property of hydrophobicity fume silica which is acquired with above was shown in the Table 1.

#### [0058]

Comparative Example 3

煙霧シリカ(トクヤマ社製:商品名 QS102)200g と トリメチルエキ シン 50g を、71ボールミル ボール径 φ10、ボール充填 30%、50rpm)に投入し、70 deg C で 3 時間粉砕奇った。

粉砕後、内容物を窒素雰囲気にして 150 deg C で乾燥し、未反応物、反応副生物を除去した。

#### [0059]

得られ疎水性煙霧シリカの物性を表 1 に示した。

## [0060]

### 実施例 4

内容積 201 の オートク ブー 中に煙霧シゆ (トクヤマ社製:商品名 CP102(比表面積 207m²/g、嵩密度 90g/l、単位表面積あたりの OH 基が 1.50個/nm²)))800g を投入し窒素置換した後、 カタメチルシク ロトーンキューンを 240g 供給し、反応温度 300 deg C において 1 時間疎水化を行なった。

反応後、窒素(21/分、30 分で供給)にて置換を行なった。

上記により炭素含有量が 2.1 重量%であり、単位表面積あたりの OH 基が 0.50 個/nm<sup>2</sup> 疎水 性煙霧シリカが得らね。

## [0061]

疎水性煙霧シゆ 200gを7ルボ ─�ル にて 粉砕(ボ ─ル径 φ 10、ボ ─ル充填 30%、50rpm) した。

粉砕後、嵩密度は 175g/l であった。

また、単位表面積あたりの OH 基は 1.00 個/nm² に増加していた。

#### [0062]

このようにして高嵩密度化された疎水性煙霧シリカを、内容積 2l のキーに投入し混合撹拌下、 ガタメチルシク ロトーシャローン 30g により前記と同様にして再度疎水化した。

反応終了後、シリカは、150 deg C で乾燥した。 【0063】

以上により、得られた疎水性煙霧シリカの物性 を表 1 に示した。

## [0064]

fume silica (Tokuyama Corporation (DB 69-057-1716) supplied: tradename QS102) 200 g and trimethyl ethoxy silane 50 g, were thrown to 7 lball mill (ball diameter;ph 10, ball fullness 30% and 50 rpm), 3 hours pulverization were done with 70 deg C.

After pulverizing, it dried with 150 deg C with contents as the nitrogen atmosphere, removed unreacted matter, reaction by-product.

#### [0059]

property of hydrophobicity fume silica which it acquires was shown in Table 1.

### [0060]

## Working Example 4

fume silica (Tokuyama Corporation (DB 69-057-1716) supplied: tradename CP1 02 (OH group per specific surface area 207m²/g, bulk density 90 g/l, unit surface area 1.50 /nm²))) 800 g were thrown in autoclave of internal volume 20l and the nitrogen substitution after doing, octamethylcyclotetrasiloxane 240 g was supplied, 1 hour hydrophobicizing was donein reaction temperature 300 deg C.

After reacting, it substituted with nitrogen (It supplies with 2 l/min, 3 0 min).

carbon content being 2.1 weight% with description above, OH group per unit surface area acquired hydrophobicity fume silica of 0.50 /nm<sup>2</sup>.

### [0061]

This hydrophobicity fume silica 200g it pulverized (ball diameter;ph 10, ball fullness 30% and 50 rpm ) with 7 lball mill .

After pulverizing, bulk density was 175 g/l.

In addition, OH group per unit surface area had increased in 1.00 /nm<sup>2</sup>.

#### [0062]

It threw hydrophobicity fume silica which bulk densification is done, to mixer of internal volume 21 this way and under mixture agitating, hydrophobicizing it did for secondtime with octamethylcyclotetrasiloxane 30g to similar to description above.

After reaction termination, it dried silica, with 150 deg C.

#### [0063]

With above, property of hydrophobicity fume silica which is acquired was shown in the Table 1.

[0064]

【表 1】

[Table 1]

表 1

	双 1							
	比表面積 m <sup>8</sup> /g	憲密度	OH基量 個/nm²	凝集粒子 含有量 ppm	炭素 含有量 重量%	粘度 CP	透明性	分散指数
実施例1	155	140	0.25	1100	24	1100	0.17	2.00
実施例2	110	155	0.30	1400	1.7	1400	0.15	210
実施例3	155	150	0.35	1500	2.5	1350	0.18	1.90
実施例4	160	180	0.40	1250	2.2	1300	0.22	1.75
比較例1	155	135	0.85	1300	2.4	5600	0.75	0,92
比較例2	165	140	0.40	5200	2,4	1900	0.52	1.20
比較例3	155	150	0.35	4000	2.4	1300	0.55	1,00